



Chiffre d'affaires 2007 : + 9% Objectifs 2010 confirmés

THERMOCOMPACT est un des leaders mondiaux du revêtement et des fils de haute technicité.

En Milliers d'euros	CA T4 2006	CA T4 2007	CA 2006	CA 2007	Variation en %
Fils électroérosion EDM	6 976	6 726	24 241	26 196	+ 8 %
Fils haute technologie	5 308	5 118	20 344	20 520	+ 1 %
Revêtement de surface	1 751	2 388	6 561	9 130	+ 39 %
TOTAL	14 035	14 232	51 146	55 846	+ 9 %

THERMOCOMPACT a connu une croissance soutenue de son activité sur l'année 2007 avec un chiffre d'affaires de 55,8 M€ en progression de 9 %.

Cet exercice de transition et d'investissements, pose les jalons d'un groupe désormais mondialisé, doté de leviers forts pour améliorer ses performances.

Spécialisé dans le dépôt de métaux précieux, le pôle « Revêtement de surface » (16 % du CA), fortement tiré par les marchés de la connectique et de l'automobile enregistre une croissance de + 39 % par rapport à 2006 intégrant la bonne répercussion des coûts matière (augmentation du prix de l'or). Les investissements capacitaires significatifs réalisés sur l'exercice devraient lui permettre d'accompagner l'accélération des besoins de fiabilisation et de sécurisation des produits.

L'activité fils de haute technologie (37 % du CA) poursuit son déploiement mondial. Le CA stable ne reflète pas le niveau d'activité compte tenu de l'effet de change en USD et de la baisse des cours du cuivre au T4 2007. Leader mondial dans la fabrication de fils et torons de haute technologie, la technicité reconnue de ces produits permet de satisfaire des marchés aéronautiques, télécoms et médicaux en accélération constante.

La progression de l'activité « Fils d'usinage par micro-étincelage- EDM » (47 % du CA), a confirmé le succès de la stratégie de volume sur les fils de 2^{ème} génération (plus haut de gamme et moins chers). Créant ainsi un nouveau segment de marché à fort potentiel en rendant ces fils compatibles avec tout type de machines pour l'électroérosion, THERMOCOMPACT s'est assuré un relais de croissance important, qui va bénéficier par ailleurs de la montée en puissance du nouvel outil de production vietnamien.

Renforcement des positions sur de nouvelles zones dynamiques

THERMOCOMPACT a construit et mis en service durant l'exercice une unité de production de fils « Hi-Tech Wires Asia » (Vietnam).

Opérationnelle dès novembre 2007, la livraison de fils EDM à nos clients Asiatique a débuté en janvier 2008. L'usine assurera également la production de fils Haute Technologie à partir de la mi-février 2008. La facturation de ces fils a, quant à elle, débuté fin janvier 2008.

Cette stratégie de croissance offensive sur la zone asie, offre tant un nouveau levier de croissance pour le groupe qui prévoit de réaliser 25 % de ses ventes d'ici 2010, qu'une configuration nouvelle pour renforcer sa croissance rentable.

Le groupe confirme son plan Thermo 2010 avec pour objectifs un résultat opérationnel autour de 10 % pour un CA de 75 M€.

*THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN FR000004037182*

Contacts : *Société*
THERMOCOMPACT
Karine Cornier
Tel : 04 50 27 20 02
kcornier@thermocompact.com

Communication Financière
Altedia Finance
J.Gacoin / S.Allemand
Tel : 01 44 91 52 49
jgacoin@altedia.fr